

节次/星期		星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
上午	1	<b>功率集成电路[01]</b> <b>张骥</b> 29 1-6周,8-17周,星期1,1-2节,B-406		<b>微电子封装技术[01]</b> <b>包军林</b> 58 1-5周,7-9周,星期3,1-2节,B-606	<b>有机半导体材料与器件[01]</b> <b>常晶晶,林珍华</b> 98 1-5周,7-17周,星期4,1-2节,B-422	<b>半导体光电子器件[02]</b> <b>胡辉勇</b> 15 1-2周,4-5周,7-10周,星期5,1-2节,B-605		
	2							
	3	<b>专用集成电路设计(研讨课)[01]</b> <b>张骥</b> 34 1-6周,8-13周,星期1,3-4节,B-406		<b>半导体传感器与MEMS技术[01]</b> <b>娄利飞</b> 84 1-5周,7-9周,星期3,3-4节,B-606	<b>集成电路可靠性[02]</b> <b>刘红侠,刘莉</b> 22 1-5周,7-9周,星期4,3-4节,C-123	<b>微电子封装技术[01]</b> <b>包军林</b> 58 1-2周,4-5周,7-10周,星期5,3-4节,B-606		
	4							
下午	5	<b>半导体传感器与MEMS技术[01]</b> <b>娄利飞</b> 84 1-6周,8-9周,星期1,5-6节,B-606	<b>集成电路可靠性[02]</b> <b>刘红侠,刘莉</b> 22 1-5周,7-9周,星期2,5-6节,C-123	<b>专业教育(IV)[02]</b> <b>蔡觉平</b> 236 4-5周,星期3,5-6节,B-529  <b>形势与政策(VII)[06]</b> <b>张波</b> 39 7-8周,星期3,5-6节,B-605	<b>嵌入式系统设计[01]</b> <b>李康</b> 55 1-5周,7-13周,星期4,5-6节,B-606	<b>集成电路测试技术[01]</b> <b>张弘</b> 99 1周,5-11周(单),星期5,5-6节,B-605		
	6							
	7	<b>集成电路新技术讲座[01]</b> <b>马晓华</b> 85 5-6周,8-13周,星期1,7-8节,B-516	<b>半导体光电子器件[02]</b> <b>胡辉勇</b> 15 1-5周,7-9周,星期2,7-8节,B-605	<b>集成电路测试技术[01]</b> <b>张弘</b> 99 1-5周,7-12周,星期4,7-8节,B-605				
	8							
晚上	9							
	10							